



RE430-LF

- Tarjeta por PCI
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Estañado en caliente (HAL-leadfree)
- Lado de soldadura y de componentes con máscara de inhibición de soldadura
- Trama 2,54 x 2,54 mm
- Nodos de soldadura 2,00 mm Ø
- Diámetro de los agujeros 1,00 mm
- Contactos enchufables directo dorado 1,50 µm 2 x 11-polos 2 x 49-polos
- Posibilidades de conexión para el conector D-Subminiatur DIN 41652 9-/25-/37-polos
- 3 líneas de potencial
- Resistente al baño de soldadura: 260 °C. 50 seg.
- Tamaño 167,61 x 106,68 mm